

반도체시스템공학과 입학지원서

2025학년도 후기

학위과정구분	<input type="checkbox"/> 석사 <input type="checkbox"/> 박사 <input type="checkbox"/> 석박통합 <input type="checkbox"/> 조기전형	지원 직무	소자 / 공정 / 설계 Architecture / Solution SW		사 진
대학원 지도교수	(인)	생년월인		Tel.	
성명		E-mail			
국적	<input type="checkbox"/> 한국 <input type="checkbox"/> 외국 (국적명:) (해외국적 취득일 : 년 월)				
현주소					

※ 반도체시스템공학과 참여교수 외 신소재, 전기전자, 컴퓨터학과 소속교수도 지도교수로 신청 가능

학력 사항	학교명	본교/분교 주간/야간	재학기간(년월)	학과(전공)	학위	성적
	고등학교		ex) 94.03~97.02		졸업	
	전문대학		~		전문학사	/4.5
	대학교		~		학사(월 예정)	/4.5
	대학원		~		석사(월 예정)	/4.5
	대학원		~		박사(월 예정)	/4.5

경력 사항	직장명	소재지	직위	담당업무	재직기간(년월)	퇴직(이직)사유
					ex) 94.03~97.02	
					~	
					~	
					~	

어학 능력	외국어명	Test 종류	취득시기	취득점수
	영어			
	일본어			
	중국어			

자격 면허	자격증명		등급	취득시기	발행기관

병역 사항	<input type="checkbox"/> 필	군별	<input type="checkbox"/> 육군 <input type="checkbox"/> 공군 <input type="checkbox"/> 해군 <input type="checkbox"/> 특례 <input type="checkbox"/> 기타 ()	<input type="checkbox"/> 계급
		복무기간	년 월 ~ 년 월 (개월)	
	<input type="checkbox"/> 미필/면제	미필/면제사유	<input type="checkbox"/> 여자 <input type="checkbox"/> 질병 및 수술 () <input type="checkbox"/> 기타 ()	

보훈	<input type="checkbox"/> 비대상	<input type="checkbox"/> 대상 (보훈관계 :	보훈번호 :)
장애	<input type="checkbox"/> 비대상	<input type="checkbox"/> 대상 (장애내용 및 급수 :	장애등록번호 :)

주요 보유 기술	주요 보유기술 내용	사용수준	사용기간
	ex) C/C++, Altera Tool, OR-CAD, ARM, 파워포인트 등	ex) 상, 중, 하	ex) 5년 6개월

반도체시스템공학과 입학지원서

해외 경험 교육 연수	과정명(장소)	기간	주관처	내용

수상 내역	수상명	일시	주관처	내용

특허 출원	특허명	특허번호	최종처분
			ex) 등록, 계류중

가족	ex) 부, 모, 처, 취학 자녀 1 명, 미취학 자녀 1 명
----	------------------------------------

기타	금고이상의 형을 받고 형의 실효 등에 관한 법률에 의하여 그 형이 아직 실효되지 않았습니까? <input type="checkbox"/> 아니오. 해당사항 없음. <input type="checkbox"/> 예. 해당사항 있음.
----	--

※ 석사 이상 학위자만 작성하시면 됩니다.

연구 분야 소개	소속연구실 소개	학교, 학과, 실험실	
		지도교수	
		주요 연구분야	
		학위논문명	
	세부전공, 연구수행, 프로젝트 내용		
	논문 및 학회발표 실적		

반도체시스템공학과 입학지원서

자 기 소 개 서	성장과정 및 학창시절
	장 / 단점, 가치관, 생활신조
	반도체시스템공학과 진학동기
연구계획	

위 지원서의 기재사항은 사실임을 확인하며, 기재사항의 누락 또는 허위사실이 판명되었을 경우 입학 취소 등 어떠한 조치에도 이의를 제기하지 않을 것을 서약함.

20 년 월 일

지원자 : (인)

*고려대학교 대학원 입시전형서는 정식으로 다시 제출해야 합니다.